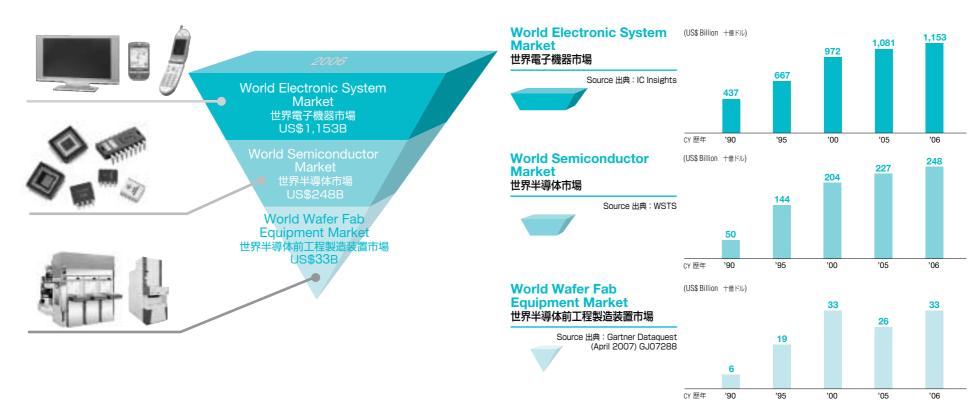
CONTENTS E次

- Industry Data C2
- Tokyo Electron (TEL) Overview 1 東京エレクトロン (TEL) の事業概要
 - Global TEL 2
 TELの世界展開
 - **Topics in Recent Years** 3 近年のトピックス
- Semiconductor & TFT-LCD 4 Manufacturing Process Flow 半導体製造工程及び TFT-LCD製造工程
- Consolidated Operating Results 6 連結業績
- Semiconductor 8
 Production Equipment (SPE) and
 FPD Production Equipment
 半導体製造装置・FPD製造装置
 - Consolidated Financial Data 10 連結財務データ
 - Consolidated Balance Sheets 14
 連結貸借対照表
- Consolidated Statements of Operations 16 連結損益計算書
- Consolidated Statements of Cash Flows 17 連結キャッシュ・フロー計算書
 - Consolidated Quarterly Data 18 連結四半期データ
 - Stock Information 20 株式情報

TOKYO ELECTRON ON FACTOR As of March 31, 2007



■ World TOP 10 Semiconductor Production Equipment Manufacturers 半導体製造装置メーカー世界トップ10

	CY 1995
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Canon キヤノン
5	Lam Research ラム・リサーチ
6	Advantest アドバンテスト
7	Hitachi 日立
8	Teradyne テラダイン
9	Dainippon Screen 大日本スクリーン
10	Varian バリアン

	CY 2000
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	Nikon ニコン
4	Teradyne テラダイン
5	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィー
6	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
7	Advantest アドバンテスト
8	Lam Research ラム・リサーチ
9	Canon キヤノン
10	Dainippon Screen 大日本スクリーン

	07/ 0005
	CY 2005
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィー
4	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
5	Advantest アドバンテスト
6	Nikon ニコン
7	Lam Research ラム・リサーチ
8	Novellus Systems ノベラス システムズ
9	Hitachi High-Technologies 日立ハイテクノロジーズ
10	Canon キヤノン

	CY 2006
1	Applied Materials アプライドマテリアルズ
2	Tokyo Electron 東京エレクトロン
3	ASM Lithography エー・エス・エム リソグラフィー
4	KLA-Tencor ケーエルエー・テンコール
5	Lam Research ラム・リサーチ
6	Advantest アドバンテスト
7	Nikon ニコン
8	Novellus Systems ノベラス システムズ
9	Dainippon Screen 大日本スクリーン
10	Canon キヤノン

■ Corporate Information 会社概要

Corporate Name 商号

World Headquarters

本社所在地

Established

Capital 資本金

設立

Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社

TBS Broadcast Center, 3-6 Akasaka 5-chome,

Minato-ku, Tokyo, Japan

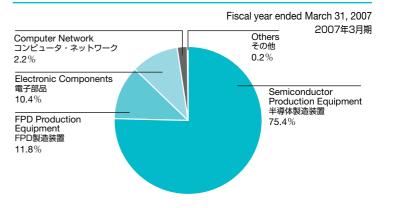
東京都港区赤坂5-3-6 TBS放送センター

November 11, 1963 1963年11月11日

¥54.9 Billion (as of March 31, 2007) 549億円 (2007年3月31日現在)

■ Composition of Net Sales by Division

部門別売上構成比



Major Products and Services 主要取扱製品

As of April 2007 (2007年4月現在)

Industrial Electronic Equipment 産業用電子機器事業

Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置

- Coater/Developer コータ/デベロッパ
- Plasma Etch System プラズマエッチング装置
- Thermal Processing System 熱処理成膜装置
- Single Wafer CVD System 枚葉成膜装置
- Surface Preparation System 洗浄装置
- Wafer Prober ウェーハプローバ
- Imported Products 輸入機器

FPD Production Equipment FPD製造装置

- FPD Coater/Developer FPDコータ/デベロッパ
- FPD Plasma Etch/Ash System
 FPDプラズマエッチング/アッシング装置

FPD: Flat Panel Display 薄型ディスプレイ

Electronic Components 電子部品

- Semiconductor Products 半導体製品
- Board Computer Products ボード製品
- Other Electronic Components 一般電子部品

This product category is handled by TEL's subsidiary Tokyo Electron Device Limited.

当ビジネスは、関連会社である東京エレクトロンデバイス(株)が行っています。

Electronic Components & Computer Network 電子部品·情報通信機器事業

Computer Network コンピュータ・ネットワーク

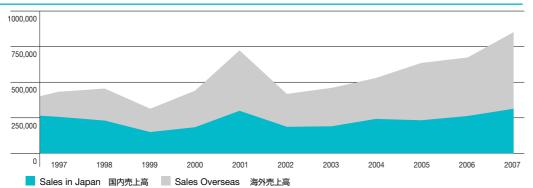
- Business Network & Security Solutions ビジネスネットワーク&セキュリティ・ソリューション
- Storage Area Network Solutions
 ストレージエリアネットワーク・ソリューション
- Middleware/Software Solutions
 ミドルウェア/ソフトウェア・ソリューション

This product category is handled by TEL's subsidiary Tokyo Electron Device Limited.

当ビジネスは、関連会社である東京エレクトロンデバイス(株)が行っています。

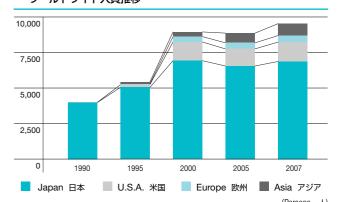
■ Consolidated Sales in Japan and Overseas

連結国内・海外売上高推移



										(¥ Millio	ons 百万円)
FY 年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Sales in Japan 国内売上高	256,808	230,550	149,838	183,987	299,272	186,516	190,513	242,318	232,678	262,532	313,816
Sales overseas 海外売上高	175,977	225,035	163,982	256,742	424,608	231,309	270,067	287,336	403,032	411,154	538,159
Total 合計	432,785	455,585	313,820	440,729	723,880	417,825	460,580	529,654	635,710	673,686	851,975

■ Number of Employees Worldwide ワールドワイド人員推移



				(P	ersons 人)
FY 年度	1990	1995	2000	2005	2007
Japan 日本	3,980	5,041	6,922	6,548	6,896
U.S.A. 米国	8	192	1,315	1,205	1,353
Europe 欧州	0	51	378	425	451
Asia アジア	0	126	331	686	828
Total 合計	3,988	5,410	8,946	8,864	9,528

■ Tokyo Electron Group 東京エレクトロングループ

As of June 2007 (2007年6月現在)

Tokyo Electron Limited 東京エレクトロン株式会社 Marketing/Sales/R&D マーケティング/セールス/研究開発

Field Engineering / Overseas Marketing, Sales フィールド エンジニアリング・ 海外マーケティング、セールス

Domestic 国内

 Tokyo Electron FE Ltd. 東京エレクトロンFE

Overseas 海外

- Tokyo Electron America, Inc.*
- Tokyo Electron Europe Ltd.
- Tokyo Electron Israel Ltd.
- Tokyo Electron Korea Ltd.
- Tokyo Electron Korea Solution Ltd.
- Tokyo Electron Taiwan Ltd.
- Tokyo Electron (Shanghai) Ltd.

Manufacturing/Development/Engineering 製造・開発・エンジニアリング

• Tokyo Electron PS Ltd.

Tokyo Electron Technology

Development Institute, Inc.

東京エレクトロン技術研究所

東京エレクトロン PS

Domestic 国内

- Tokyo Electron AT Ltd. 東京エレクトロン AT
- Tokyo Electron Tohoku Ltd. 東京エレクトロン東北
- Tokyo Electron TS Ltd. 東京エレクトロンTS
- Tokyo Electron Kyushu Ltd. 東京エレクトロン九州
- Tokyo Electron Software Technologies Ltd. 東京エレクトロンソフトウェア テクノロジーズ

Overseas 海外

- Tokyo Electron Massachusetts, LLC*
 - TEL Technology Center, America, LLC3
 - Timbre Technologies, Inc.
 - TEL Epion, Inc.

Domestic 国内

 Tokyo Electron Device Ltd. 東京エレクトロンデバイス

(Listed on the Tokyo Stock Exchange 2nd section in March 2003, 2003年3月東証2部上場)

Domestic 国内

- Tokyo Electron BP Ltd. 東京エレクトロンBP
- Tokyo Electron Agency Ltd. 東京エレクトロンエージェンシー

Overseas 海外

- Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. Tokyo Electron U.S. Holdings.Inc. owns U.S. subsidiaries marked with * 傘下に *印米国法人
- Venture Capital
- TEL Venture Capital, Inc.

Topics in Recent Years | 近年のトピックス

2002 4 Tokyo Electron (Shanghai) Ltd. established. 東京エレクトロント海(株)を設立 4_B Shipment of CL1200, an FPD Apr coater/developer for 5th generation substrates, started. 第5世代基板対応 FPDコータ/デベロッパ 「CL1200 | の出荷を開始 9月 e-BEAM Corp., a joint venture developing, Sep manufacturing and marketing low energy electron beam direct writing systems for semiconductor production, established. 半導体製造用低加速電子ビーム直描装置に関する合弁 会社(株)イービームを設立 11 TEL announced participation in Albany NanoTech project promoted by New York State. ニューヨーク州が推進する研究開発推進支援プログラム 「オルバニー・ナノテック|プロジェクトへの参加を発表 2003 3 Tokyo Electron Device Ltd. listed on the 2nd Mar section of the Tokyo Stock Exchange. 東京エレクトロンデバイス(株)東京証券取引所第2部 に上場 6_B TEL received the Prime Minister's Award for its contribution to Industry-Academia-Government collaboration in connection with the development of the Trias™ SPA plasma processing system. 大口径・高密度プラズマ処理装置「Trias® SPA」の開 発に対して産学官連携功労者表彰の内閣総理大臣賞を 8 TEL Technology Center, America, LLC. (TTCA) established in the U.S. to conduct research and development of cutting-edge semiconductor materials and processes. 米国に先進的な半導体材料およびプロセスの研究を行 う TEL Technology Center, America, LLC. (TTCA)を設立 2004 1 TEL started volume production and shipment of CLEAN TRACK™ LITHIUS™, a new coater/developer for 65nm node. 新製品65nmノード対応コータ/デベロッパ 「CLEAN TRACK® LITHIUS®」の量産出荷を開始

and Tokyo Electron Tohoku Ltd., manufacturing subsidiaries in Japan. meraed. 国内製造拠点、東京エレクトロンAT(株)(存続会社) と東京エレクトロン東北(株)が合併 7₅ Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. established in the U.S., a holding company controlling U.S. subsidiaries: Tokyo Electron America, Tokyo Electron Massachusetts, and TEL Technology Center, America. 米国に持株会社Tokyo Electron U.S. Holdings, Inc. を設立。米国内現地法人Tokyo Electron America, Tokyo Electron Massachusetts, TEL Technology Center, America を傘下に入れる 7 Order acceptance for EXPEDIUS™, a highperformance auto wet station for 65nm node, started. 新製品65nmノード対応高性能バッチ式洗浄装置 「EXPEDIUS®」の受注を開始 2005 1 TEL received Superior Corporate Disclosure Award from the Tokyo Stock Exchange for the second time, the first time being in 1999. 東証より、1999年に引き続き2度目の「ディスクロ ージャー優良企業 | に選定され、受賞 7 TEL began accepting orders for immersion process coater/developer CLEAN TRACK™ LITHIUS™ i+. 液浸プロセス対応装置「CLEAN TRACK® LITHIUS® i+l の受注を開始。 11 TEL released high productivity thermal processing system, TELINDY™. 高生産性熱処理成膜装置「TELINDY®」の受注を開始 11 TEL began accepting orders for Certas™ 200 Nov and 300mm dry chemical etching systems. 枚葉式ドライケミカルエッチング装置「Certas®」の 受注を開始 2 Tokyo Electron Korea Solution Ltd. established. 2006 東京エレクトロンコリアソリューション(株)を設立 48 Tokyo Electron AT was split into three — Apr Tokyo Electron AT Ltd, Tokyo Electron Tohoku Ltd, and Tokyo Electron TS Ltd. 東京エレクトロンAT(株)を分割し、東京エレクトロ ンAT(株)、東京エレクトロン東北(株)、東京エレク トロンTS(株)を設立

4 Tokyo Electron AT Ltd. (surviving company)

TEL began accepting orders for the latest 300mm single water cleaning systems, CELLESTA™. 300mmウェーハプロセス対応枚葉式洗浄装置 「CELLESTA®」の受注を開始 6_B TEL Venture Capital, Inc. established. 米国にTEL Venture Capital, Inc.を設立 10 TEL released Trias™ LT Ti/TiN, the Oct Company's latest metal CVD system for 45nm generation contact applications. 45nm世代コンタクト向けメタルCVD装置 「Trias® LT Ti/TiN」の受注を開始 11 TEL announced commercialization of 300mm Nov high-volume productivity coater/developer, CLEAN TRACK™ LITHIUS Pro™. 300mmプロセス対応 高生産性モデル 「CLEAN TRACK® LITHIUS Pro™」の製品化を発表 11₈ TEL started shipment of new fully Nov automated wafer prober, Precio[™]. 次世代300mm対応ウェーハプローバ「Precio®」 の出荷を開始 11 TEL began full production shipments of the Nov Company's most advanced auto wet station. ÉXPEDIUS™+. 新型オートウェットステーション 「EXPEDIUS® +」 の量産を開始 12月 TEL introduced TELINDY™ IRad™ plasma Dec enhanced CVD reactor. TELINDY®シリーズへの「IRad™」ラインアップ追加 12 TEL released Tactras™ Vigus™, the Dec Company's latest dielectric etch system. 新型プラズマエッチングシステム「Tactras® Vigus® をリリース 12F TEL acquired Epion Corporation, a supplier of gas cluster ion beam technology. ガスクラスターイオンビーム技術を有する米国・エ ピオン社を買収 2007 2_B Tokyo Electron PS Ltd. established.

ポストセールス専門のエンジニアリング会社・東京

RLSA事業部門を分社化し、東京エレクトロン技術

6 RLSA Division spun off and Tokyo Electron

Jun Technology Development Institute, Inc.

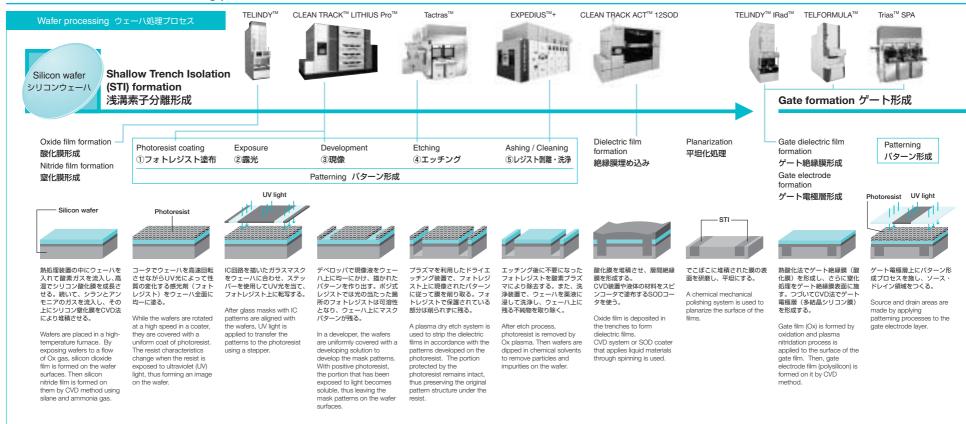
エレクトロンPS(株)を設立

established.

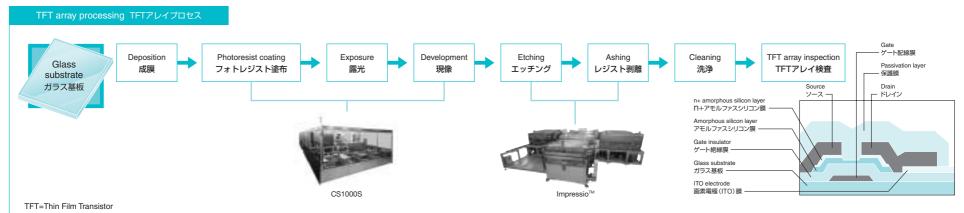
研究所(株)を設立

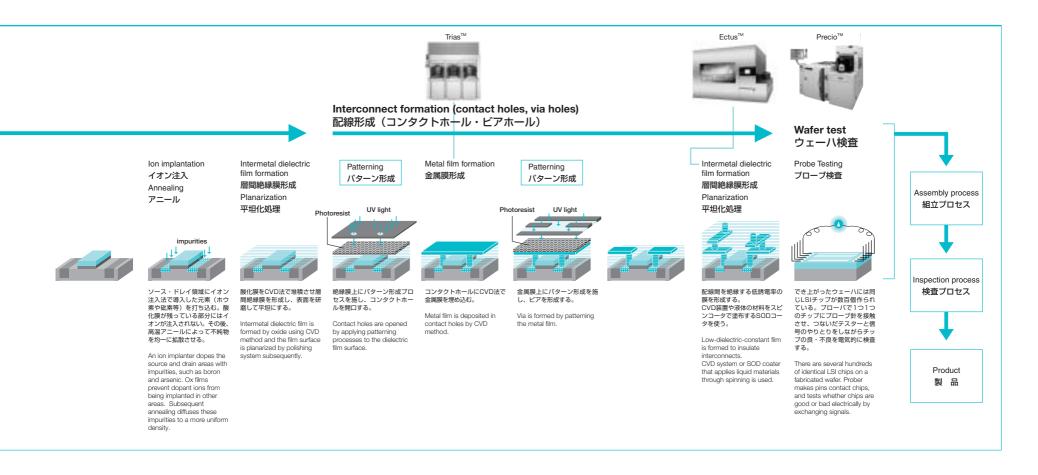
The fabrication processes (wafer processing and TFT array process) essential for manufacturing semiconductors and TFT-LCDs are similar. 半導体やTFT-LCD製造の要となる前工程(ウェーハ処理プロセス、TFTアレイプロセス)は、ともによく似た工程です。

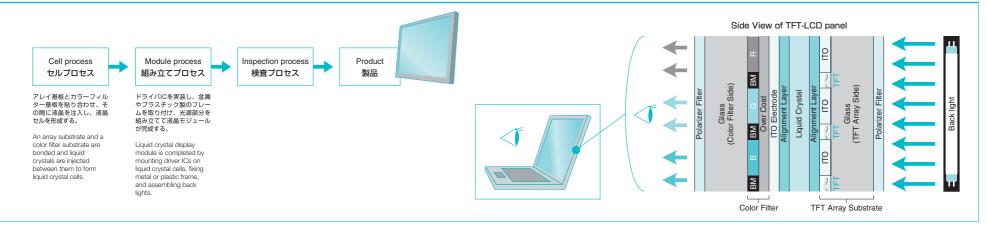
■ Semiconductor manufacturing process 半導体製造プロセス



TFT-LCD manufacturing process TFT-LCD製造プロセス



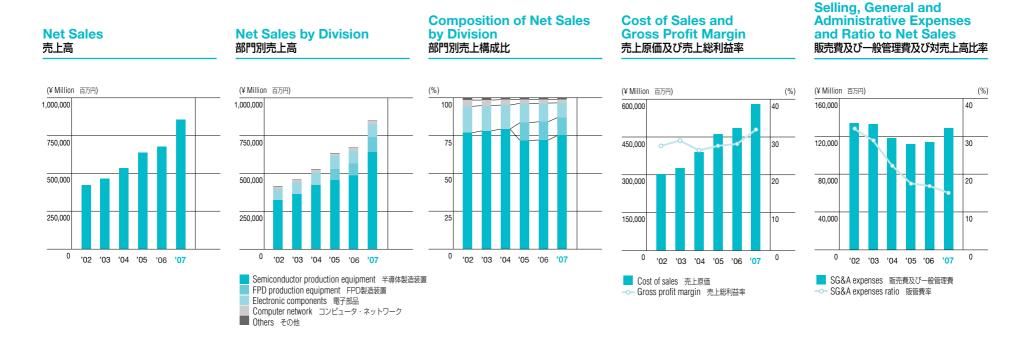




// Million #Tm

Consolidated Operating Results | 連結業績

TEL's fiscal year ends on March 31. Each fiscal year described in this document is identified by the year in which it ends. For example, FY2007 is the fiscal year ended March 31, 2007. 当社は3月31日を決算日としています。本誌記載の年度は各営業期間の終了した会計年度です。例えば、FY2007は2007年3月31日に終了した会計年度です。



// Million TTM

	(¥ MIIIION 白万円)		Semiconductor				(¥ MIIIION 自力円)
FY 年度	Net sales 売上高	(% of total) 構成比)	production equipment 半導体製造装置	FPD production equipment FPD製造装置	Electronic components 電子部品事業	Computer network コンピュータ・ネットワーク	Other その他
2002	417,825	(100.0)	325,715 (78.0)	_	73,658 (17.6)	17,031 (4.1)	1,421 (0.3)
2003	460,580	(100.0)	364,689 (79.2)	_	77,380 (16.8)	17,193 (3.7)	1,318 (0.3)
2004	529,654	(100.0)	425,747 (80.4)	_	84,229 (15.9)	18,448 (3.5)	1,230 (0.2)
2005	635,710	(100.0)	457,191 (71.9)	75,038 (11.8)	86,249 (13.6)	15,966 (2.5)	1,266 (0.2)
2006	673,686	(100.0)	486,883 (72.3)	81,176 (12.0)	86,881 (12.9)	17,497 (2.6)	1,249 (0.2)
2007	851,975	(100.0)	642,625 (75.4)	100,767 (11.8)	88,294 (10.4)	19,169 (2.2)	1,121 (0.2)

FY 年度	(¥ Million 百万円) Cost of sales 売上原価	(%) Gross profit margin 売上総利益率
2002	302,270	27.7
2003	326,540	29.1
2004	389,499	26.5
2005	459,797	27.7
2006	483,954	28.2
2007	579,325	32.0

FY 年度	(¥ Million 百万円) SG&A expenses 販売費及び一般管理費	(%) Ratio to net sales 対売上高比率
2002	133,865	32.1
2003	132,921	28.9
2004	117,875	22.3
2005	111,930	17.6
2006	114,029	16.9
2007	128,671	15.1

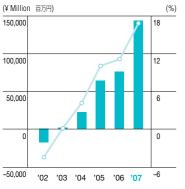
- Notes: 1. Some of the field engineering expenses of service-related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.
 - From FY2005, sales of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis.
 - 3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:

 (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 - 4. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

- 注) 1. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しました。
- 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高に含めていたFPD製造装置の売上高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。
- 3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法 に変更
- 4. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Operating Income (Loss) and **Operating Margin**

営業損益及び営業利益率



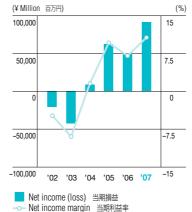
Operating income (loss) 営業損益

→ Operating margin 営業利益率

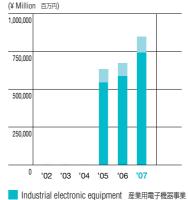
Ordinary Income (Loss) and Ordinary Profit Margin 経常損益及び経常利益率



Net Income (Loss) and **Net Income Margin** 当期損益及び当期利益率



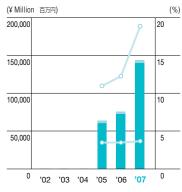
Net Sales by Business Segment セグメント別売上高



Electronic components & Computer network 電子部品 · 情報通信機器事業

Operating Income and **Operating Margin by Business Segment**

セグメント別営業利益・営業利益率



- Industrial electronic equipment 産業用電子機器事業 Electronic components & Computer network 電子部品事業 · 情報通信機器事業
- Operating margin 営業利益率

FY 年度	(¥ Million 百万円) Operating income (loss) 営業損益	(%) Operating margin 営業利益率
2002	(18,310)	(4.4)
2003	1,119	0.2
2004	22,280	4.2
2005	63,983	10.1
2006	75,703	11.2
2007	143,979	16.9

FY 年度	(¥ Million 百万円) Ordinary income (loss) 経常損益	(%) Ordinary profit margin 経常利益率
2002	(19,464)	(4.7)
2003	(230)	(0.0)
2004	21,167	4.0
2005	65,633	10.3
2006	75,952	11.3
2007	143,941	16.9

FY 年度	(¥ Million 百万円) Net income (loss) 当期損益	(%) Net income margin 当期利益率
2002	(19,938)	(4.8)
2003	(41,554)	(9.0)
2004	8,297	1.6
2005	61,601	9.7
2006	48,006	7.1
2007	91,263	10.7

			(/0 0 / 10	(ui 1 13 16610)
FY 年度	Industrial e e 産業用電	* 1 electronic quipment 子機器事業	Electronic co & Comput 電子部品・情報	er network
2002	_	_	_	_
2003		_		_
2004	_	_	_	_
2005	549,461	(86.4)	86,249	(13.6)
2006	586,805	(87.1)	86,881	(12.9)
2007	744,512	(87.4)	107,463	(12.6)

- * 1 : Semiconductor production equipment, FPD production equipment, Other 半導体製造装置、FPD製造装置、その他 *2: Electronic components, Computer network 電子部品、コ ンピュータ・ネットワーク
- Sales of Computer network were included in segment "*1" before FY2006 コンピュータ・ネットワークは、2006年3 月期以前は*1に含まれます。

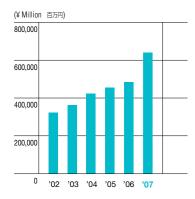
		l electronic equipment 電子機器事業	quipment & Compu 子機器事業 電子部品·情報		
FY 年度	Operating income 営業利益	Operating margin 営業利益率(%)	Operating income 営業利益	margii	
2002	_	_	_	_	
2003	_	_	_	_	
2004	_	_	_	_	
2005	60,791	11.0	3,107	3.5	
2006	72,568	12.3	3,100	3.5	
2007	140,354	18.9	3,970	3.7	

- Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 - 2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
 - 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"
- 注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法

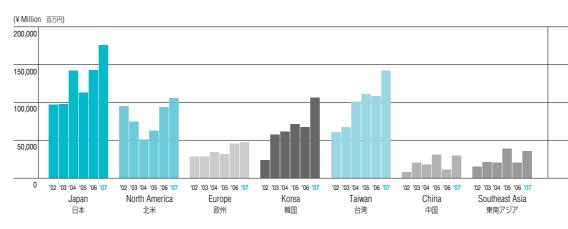
(¥ Million 百万円) (% of total 構成比)

- 2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
- 3. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

SPE Sales 半導体製造装置売上高

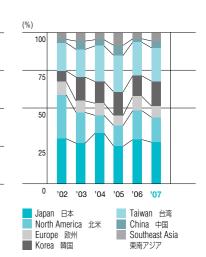


SPE Sales by Region 半導体製造装置地域別売上高



Composition of SPE Sales by Region

半導体製造装置地域別売上構成比



(¥ Million 百万円) SPE Sales 半導体製造装置売上高
325,715
364,689
425,747
457,191
486,883
642,625

FY 年度	Japan (% of total) 日本 (構成比)	North America 北米	Europe 欧州	Korea 韓国	Taiwan 台湾	China 中国	Southeast Asia 東南アジア	(¥ Million 百万円) Total 合計
2002	96,724 (29.7)	94,733 (29.1)	28,319 (8.7)	23,196 (7.1)	60,474 (18.6)	7,494 (2.3)	14,775 (4.5)	325,715 (100.0)
2003	97,429 (26.7)	74,294 (20.4)	27,979 (7.7)	57,304 (15.7)	66,998 (18.4)	20,116 (5.5)	20,569 (5.6)	364,689 (100.0)
2004	141,916 (33.3)	50,622 (11.9)	33,896 (8.0)	61,412 (14.4)	100,455 (23.6)	17,558 (4.1)	19,888 (4.7)	425,747 (100.0)
2005	112,455 (24.6)	62,725 (13.7)	31,127 (6.8)	71,052 (15.5)	110,646 (24.2)	30,669 (6.7)	38,517 (8.5)	457,191 (100.0)
2006	142,174 (29.2)	93,272 (19.2)	45,045 (9.3)	66,948 (13.8)	108,314 (22.2)	10,830 (2.2)	20,300 (4.1)	486,883 (100.0)
2007	175,731 (27.3)	105,614 (16.4)	47,964 (7.5)	106,169 (16.5)	141,794 (22.1)	29,651 (4.6)	35,702 (5.6)	642,625 (100.0)

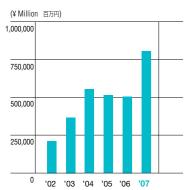
Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.

3. Geographical sales are classified according to sales destinations.

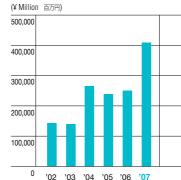
- 注)1.2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
- 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注残高を含めて表示しています。
- 3. 地域別売上高は、販売先の所在地に基づいています。

From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.

SPE Orders Received 半導体製造装置受注高

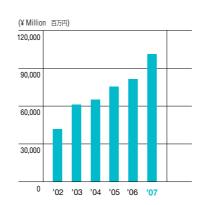


SPE Order Backlog 半導体製造装置受注残高



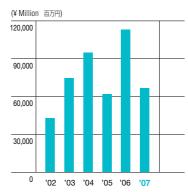
FPD Production Equipment Sales

FPD製造装置売上高



FPD Production Equipment Orders Received

FPD製造装置受注高



FPD Production Equipment Order Backlog FPD製造装置受注残高

100,000							
80,000				_			
60,000						_	
40,000		Н	-	-	-		

'02 '03 '04 '05 '06 '07

FY 年度	(¥ Million 百万円) SPE orders received 半導体製造装置受注高
2002	207,189
2003	363,413
2004	549,774
2005	510,537
2006	499,863
2007	800,435

FY 年度	(¥ Million 百万円) SPE order backlog 半導体製造装置受注残高
2002	139,591
2003	138,314
2004	262,340
2005	236,179
2006	249,159
2007	406,969

FY 年度	(¥ Million 百万円) FPD production equipment sales FPD製造装置売上高 Non-consolidated 単独
2002	41,438
2003	61,100
2004	64,770
	Consolidated 連結
2005	75,038
2006	81,176
2007	100,767

FY 年度	(¥ Million 百万円) FPD production equipment orders received FPD製造装置受注高 Non-consolidated 単独
2002	43,322
2003	75,017
2004	95,030
	Consolidated 連結
2005	62,283
2006	113,494
2007	66,908

FY 年度	(¥ Million 百万円) FPD production equipment order backlog FPD製造装置受注残高 Non-consolidated 単独
2002	35,315
2003	49,232
2004	79,493
	Consolidated 連結
2005	66,752
2006	99,069
2007	65,211

- Notes: 1. From FY2005, revenues from semiconductor and FPD production equipment, which were recognized at the time of shipment in previous years, are recognized at the confirmation of set-up and testing of products.
 - From FY2005, sales, orders and order backlog of FPD production equipment, which were included in the figures of SPE in previous years, are separately disclosed on a consolidated basis. Those figures of SPE in the above graphs and tables until FY2004 include those of FPD production equipment.
- 注)1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置の収益の計上基準を従来の出荷基準から設置完了基準に変更しています。
- 2. 2005年3月期より、従来半導体製造装置的門の売上高・受注高・受注残高に含めていたFPD製造装置の売上高・受注高・受注残高を、半導体製造装置部門から分離して連結ベースで開示しています。尚、上記グラフおよびテーブルの2004年3月期までの半導体製造装置部門の売上高・受注高・受注残高にはFPD製造装置の売上高・受注残高を含めて表示しています。

Working Capital and Current Ratio

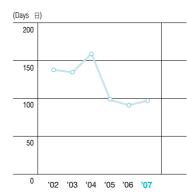
運転資本及び流動比率

Working capital 運転資本

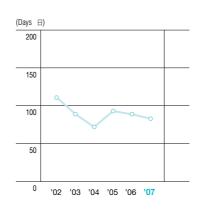
→ Current ratio 流動比率

(¥ Million 百万円) 400.000 480 300.000 360 200,000 240 100,000 120 '02 '03 '04 '05 '06 '07

Receivable Turnover 売上債権回転日数



Inventory Turnover たな卸資産回転日数

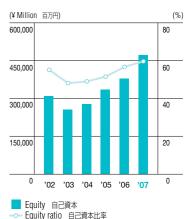


Interest-Bearing Debt and Debt-to-Equity Ratio

有利子負債及びデット・エクイティ・レシオ



Equity and Equity Ratio 自己資本及び自己資本比率



FY 年度	(¥ Million 百万円) Working capital 運転資本	(%) Current ratio 流動比率
2002	243,921	322.8
2003	195,733	221.8
2004	261,502	284.8
2005	288,575	239.7
2006	315,861	256.7
2007	384,508	270.2

Working capital = Current assets - Current liabilities 運転資本=流動資産-流動負債 Current ratio = Current assets / Current liabilities × 100 流動比率=流動資産÷流動負債×100(%)

FY 年度	(Days 日) Receivable turnover 売上債権回転日数
	7
2002	138
2003	135
2004	159
2005	99
2006	92
2007	98

Receivable turnover = Trade notes and accounts receivable at fiscal year-end / Net sales × 365 売上債権回転日数=期末受取手形及び売掛金÷売上高×365

FY 年度	(Days 日) Inventory turnover たな卸資産回転日数
2002	111
2003	89
2004	72
2005	93
2006	89
2007	83

Inventory turnover = Inventories at fiscal year-end / Net sales × 365

たな卸資産回転日数=期末たな卸資産÷売上高×365

FY 年度	(¥ Million 百万円) Interest-bearing debt 有利子負債	(%) Debt-to-equity ratio デット・エクイティ・ レシオ
2002	155,763	50.6
2003	151,362	59.8
2004	127,045	46.1
2005	99,451	29.9
2006	65,100	17.3
2007	40,212	8.7

Debt-to-equity ratio = Interest-bearing debt / Total equity at fiscal year-end デット・エクイティ・レシオ=有利子負債÷期末自己資本×100(%)

FY 年度	(¥ Million 百万円) Equity 自己資本	(%) Equity ratio 自己資本比率
2002	307,579	55.2
2003	252,904	48.2
2004	275,800	49.1
2005	332,165	51.6
2006	376,900	56.8
2007	460,176	59.7

From FY2007, Equity = Net assets - subscription rights to shares - Minority interests 2007年3月期より、自己資本=純資産-新株予約権-少数株主持分

Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

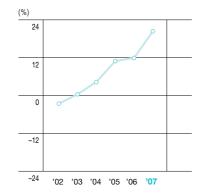
- 2. The figure for trade notes and accounts receivable used for calculation of the receivable turnover does not include the figure for non-trade
- 3. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"
- 注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法
- 2. 売上債権回転日数の計算の元になる「受取手形及び売掛金」の数字には未収金を含んでいません。
- 3. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」 「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

Return on Equity (ROE)

自己資本利益率

(%) 24 12 0 -12 -24 '02 '03 '04 '05 '06 '07

Return on Assets (ROA) 総資産利益率



Cash Flows

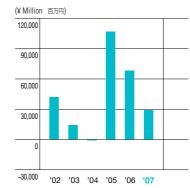
キャッシュ・フロー



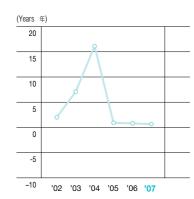
営業活動によるキャッシュ・プロー
Cash flow from tronsting activities
投資活動によるキャッシュ・プロー
Cash flow from financing activities
財務活動によるキャッシュ・プロー
Cash and cash equivalents at end of year
現金及び現金同等物期未実傷

Free Cash Flows

フリー・キャッシュ・フロー



Redemption of Debt 債務償還年数



FY 年度	(%) ROE 自己資本利益率
2002	(6.2)
2003	(14.8)
2004	3.1
2005	20.3
2006	13.5
2007	21.8

ROE = (Net income / Average total equity) \times 100 自己資本利益率=当期利益÷期首·期末平均自己資本 \times 100 (%)

FY 年度	(%) ROA 総資産利益率
2002	(2.8)
2003	0.2
2004	4.1
2005	10.7
2006	11.7
2007	20.2

ROA = (Operating income +Interest and dividend income) / Average total assets x 100 総資産利益率=(営業利益+受取利息及び配当金)÷期首・期末平均総資産 x 100 (%)

			(¥ IVII	IIION 白万円)
	Cash flow from	Cash flow from	Cash flow from	Cash and cash
	operating	investing	financing	equivalents at
	activities	activities	activities	end of year
FY	営業活動による	投資活動による	財務活動による	現金及び現金
年度	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	キャッシュ・フロー	同等物期末残高
2002	77,558	(35,789)	(57,214)	48,409
2003	21,394	(7,270)	(9,884)	52,982
2004	7,883	(8,544)	(10,271)	42,650
2005	114,350	(7,450)	(34,344)	115,420
2006	78,854	(10,537)	(43,421)	140,024
2007	54,297	(25,293)	(34,719)	134,390

(V Million ATM)

FY 年度	(¥ Million 百万円) Free cash flows フリー・キャッシュ・フロー
2002	41,769
2003	14,124
2004	(661)
2005	106,900
2006	68,317
2007	29,004

Free cash flow = Cash flow from operating activities + Cash flow from investing activities フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー

FY 年度	(Years 年) Redemption of debt 債務償還年数
2002	2.0
2003	7.1
2004	16.1
2005	0.9
2006	0.8
2007	0.7

Redemption of debt = Interest-bearing debt / Cash flow from operating activities 債務償還年数 = 有利子負債・営業活動によるキャッシュ・フロー

- Notes: 1. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment:

 (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 - 2. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
 - From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"
- 注) 1. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法 に変更
- 2. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
- 3.2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

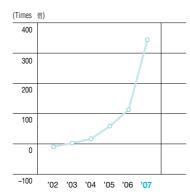
R&D Expenses 研究開発費

(¥ Million 百万円) 60,000 45,000 30,000 15,000 0 '02 '03 '04 '05 '06 <mark>'07</mark>

Capital Expenditures and Depreciation Expenses 設備投資額及び減価償却実施額

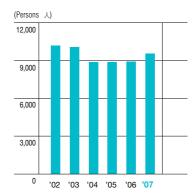


Interest Coverage Ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ



Number of Employees Worldwide

従業員数



Net Income (Loss) per Employee 1人当り当期利益(損失)



FY 年度	(¥ Million 百万円) R&D expenses 研究開発費
2002	53,827
2003	50,123
2004	44,150
2005	43,889
2006	49,182
2007	56,962

	0 "	(¥ Million 百万円)
5 1	Capital	Depreciation
FY	expenditures	expenses
年度	設備投資額	減価償却実施額
2002	30,946	26,294
2003	12,359	27,374
2004	11,007	24,963
2005	9,876	21,463
2006	13,335	19,170
2007	27,129	18,820

FY 年度	(Times 倍) Interest coverage ratio インタレスト・カバレッジ・レシオ
2002	(9.2)
2003	0.8
2004	16.9
2005	58.7
2006	111.0
2007	344.4

FY 年度	Number of employees worldwide 従業員数
2002	10,171
2003	10,053
2004	8,870
2005	8,864
2006	8,901
2007	9,528

FY 年度	(¥ Million 百万円) Net income (loss) per employee 1人当り当期利益(損失)
2002	(2.0)
2003	(4.1)
2004	0.9
2005	6.9
2006	5.4
2007	9.6

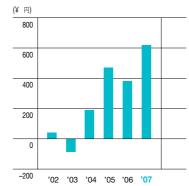
Interest coverage ratio = (Operating income + Interest and dividend income) / Interest expenses インタレスト・カバレッジ・レシオ= (営業利益 +受取利息及び配当金)÷支払利息(倍)

(People 人)

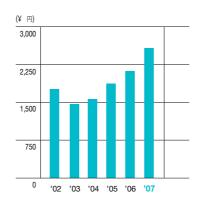
Net Income (Loss) per Share 1株当り当期利益(損失)



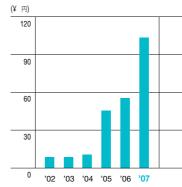
Cash Flow per Share 1株当りキャッシュ・フロー



Net Assets per Share 1株当り純資産



Cash Dividends per Share 1株当り配当金

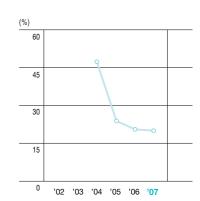


Payout Ratio 配当性向

年度

2002 2003 2004

2005



FY 年度	(¥ 円) Net income (loss) per share 1株当り当期利益(損失)
2002	(113.85
2003	(238.57
2004	46.37
2005	343.63
2006	267.61
2007	511.27

Net income (loss) per share = Net income (loss) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year 1株当り当期利益(損失) = 当期利益(損失)

÷期中平均発行済株式総数

FY 年度	(¥ 円) Cash flow per share 1株当りキャッシュ・フロー
2002	36.30
2003	(81.39)
2004	188.31
2005	465.99
2006	377.08
2007	616.71

Cash flow per share = (Net income + Depreciation and amortization) / Average total number of shares outstanding in each fiscal year

1株当りキャッシュ・フロー= (当期利益+減価償却費) ・期中平均発行済株式総数

FY 年度	(¥ 円) Net assets per share 1株当り純資産
2002	1,756.73
2003	1,456.23
2004	1,543.73
2005	1,863.28
2006	2,112.30
2007	2,573.72

Net assets per share = Net assets / Total number of shares issued

1株当り純資産=期末純資産÷期末発行済株式総数

FY 年度	(¥ 円) Cash dividends per share 1株当り配当金
2002	8.00
2003	8.00
2004	10.00
2005	45.00
2006	55.00
2007	103.00

 2006
 20.6

 2007
 20.1

Payout ratio 配当性向

47.4

23.9 Consolidated 連結

Non-consolidated 単独

Payout ratio = Cash dividends per share / Non-consolidated Net income per share \times 100

配当性向=1株当り配当金額÷単独1株当り当期純利益×100(%)

Notes: 1. The payout ratios of FY2002 and FY2003 are not indicated due to net loss on a non-consolidated basis.

- 2. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
- 3. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets"
- From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"
- 5. The number of shares outstanding excluding the treasury stock is used for calculation of per share data.

- 注) 1. 2002年3月期及び2003年3月期の配当性向は、単独ベースで当期純損失を計上したため掲載しておりません。
- 2. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法 に変更
- 3. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
- 4.2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」 「企業結合に係る会計基準」を適用しています。
- 5. 1株当り指標の計算には自己株式数を控除後の発行済株式数を使用しています。

									(+)	IVIIIIIUII 日刀片
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
31,016	71,057	46,910	79,519	65,320	48,409	52,982	42,650	115,420	140,024	134,390
978	835	835	835		10					20
180,648	192,005	140,746	175,153	302,953	167,982	182,218	245,554	172,488	169,038	228,688
(1,692)	(1,822)	(1,134)	(1,029)	(1,720)	(620)	(342)	(155)	(114)	(165)	(127)
76,335	100,372	88,085	112,481	161,981	127,352	111,810	105,187	161,489	163,746	194,840
_	_	_	5,306	12,659	3,402	4,152	2,943	18,173	21,356	28,326
4,901	10,636	15,306	2,892	7,048	6,888	5,619	6,795	27,730	23,489	24,226
292,186	373,083	290,748	375,157	548,241	353,423	356,439	402,974	495,186	517,488	610,363
8,902	8,020	8,633	9,010	11,599	9,535	7,216	10,874	10,381	14,860	14,643
_	_	_	2,145	7,394	22,591	9,362	10,203	15,313	13,175	13,691
19,863	25,598	23,430	14,367	37,556	36,855	32,273	28,792	25,024	22,982	26,887
28,765	33,618	32,063	25,522	56,549	68,981	48,851	49,869	50,718	51,017	55,221
	_	_	1,094	_	_	_	_	_		_
10,306	13,678	17,163	16,554	19,698	19,908	19,718	19,577	18,351	18,150	20,495
56,949	73,847	81,527	89,795	106,753	114,586	110,950	108,718	111,119	112,225	121,318
38,555	46,967	62,777	67,520	84,607	95,615	97,937	92,379	90,497	94,764	96,547
2,504	4,181	97	877	853	5,139	2,480	2,552	1,786	2,216	6,062
108,314	138,673	161,564	174,746	211,911	235,248	231,085	223,226	221,753	227,355	244,422
(42,188)	(51,774)	(69,472)	(77,020)	(87,190)	(100,737)	(111,474)	(114,437)	123,337	132,617	139,492
66,126	86,899	92,092	97,726	124,721	134,511	119,611	108,789	98,416	94,738	104,930
387,077	493,600	414,903	499,499	729,511	556,915	524,901	561,632	644,320	663,243	770,514
	31,016 978 180,648 (1,692) 76,335 — 4,901 292,186 8,902 — 19,863 28,765 — 10,306 56,949 38,555 2,504 108,314 (42,188) 66,126	31,016 71,057 978 835 180,648 192,005 (1,692) (1,822) 76,335 100,372 ————————————————————————————————————	31,016 71,057 46,910 978 835 835 180,648 192,005 140,746 (1,692) (1,822) (1,134) 76,335 100,372 88,085 — — 4,901 10,636 15,306 292,186 373,083 290,748 8,902 8,020 8,633 — — — 19,863 25,598 23,430 28,765 33,618 32,063 — — — 10,306 13,678 17,163 56,949 73,847 81,527 38,555 46,967 62,777 2,504 4,181 97 108,314 138,673 161,564 (42,188) (51,774) (69,472) 66,126 86,899 92,092	31,016 71,057 46,910 79,519 978 835 835 835 180,648 192,005 140,746 175,153 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) 76,335 100,372 88,085 112,481 — — — 5,306 4,901 10,636 15,306 2,892 292,186 373,083 290,748 375,157 8,902 8,020 8,633 9,010 — — — 2,145 19,863 25,598 23,430 14,367 28,765 33,618 32,063 25,522 — — — 1,094 10,306 13,678 17,163 16,554 56,949 73,847 81,527 89,795 38,555 46,967 62,777 67,520 2,504 4,181 97 877 108,314 138,673 161,564 174,746 (42,188) (51,774) (69,472) (77,020) 66,126 86,899 <td>31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 978 835 835 835 — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 — — — 5,306 12,659 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 — — — 2,145 7,394 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 — — — 1,094 — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698 56,949 73,847 81,527 89,795 106,753 38,555 46,967 62,777 67,520 84,607 2,504</td> <td>31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 978 835 835 835 — 10 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 — — — 5,306 12,659 3,402 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 9,535 — — — 2,145 7,394 22,591 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 36,855 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 68,981 — — — 1,094 — — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698 19,908</td> <td>31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 52,982 978 835 835 835 — 10 — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 182,218 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) (342) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 111,810 — — — 5,306 12,659 3,402 4,152 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 5,619 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 356,439 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 9,535 7,216 — — — 2,145 7,394 22,591 9,362 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 36,855 32,273 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 68,981 48,851 — — — 1,094 — — — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698</td> <td>31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 52,982 42,650 978 835 835 835 — 10 — — — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 182,218 245,554 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) (342) (155) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 111,810 105,187 — — — 5,306 12,659 3,402 4,152 2,943 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 5,619 6,795 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 356,439 402,974 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 9,535 7,216 10,874 — — — 2,145 7,394 22,591 9,362 10,203 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 36,855 32,273 28,792 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 68,981 48,851 49,869 — — — 1,094 — — — — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698 19,908 19,718 19,577 56,949 73,847 81,527 89,795 106,753 114,586 110,950 108,718 38,555 46,967 62,777 67,520 84,607 95,615 97,937 92,379 2,504 4,181 97 877 853 5,139 2,480 2,552 108,314 138,673 161,564 174,746 211,911 235,248 231,085 223,226 (42,188) (51,774) (69,472) (77,020) (87,190) (100,737) (111,474) (114,437) 66,126 86,899 92,092 97,726 124,721 134,511 119,611 108,789</td> <td>31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 52,982 42,650 115,420 978 835 835 835 — 10 — — — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 182,218 245,554 172,488 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) (342) (155) (1114) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 111,810 105,187 161,489 — — — 5,306 12,659 3,402 4,152 2,943 18,173 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 5,619 6,795 27,730 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 356,439 402,974 495,186 8,902 8,633 9,010 11,599 9,535 7,216 10,874 10,381 — — — 2,145 7,394 22,591 9,362<!--</td--><td> 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 </td></td>	31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 978 835 835 835 — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 — — — 5,306 12,659 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 — — — 2,145 7,394 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 — — — 1,094 — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698 56,949 73,847 81,527 89,795 106,753 38,555 46,967 62,777 67,520 84,607 2,504	31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 978 835 835 835 — 10 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 — — — 5,306 12,659 3,402 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 9,535 — — — 2,145 7,394 22,591 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 36,855 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 68,981 — — — 1,094 — — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698 19,908	31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 52,982 978 835 835 835 — 10 — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 182,218 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) (342) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 111,810 — — — 5,306 12,659 3,402 4,152 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 5,619 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 356,439 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 9,535 7,216 — — — 2,145 7,394 22,591 9,362 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 36,855 32,273 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 68,981 48,851 — — — 1,094 — — — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698	31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 52,982 42,650 978 835 835 835 — 10 — — — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 182,218 245,554 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) (342) (155) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 111,810 105,187 — — — 5,306 12,659 3,402 4,152 2,943 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 5,619 6,795 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 356,439 402,974 8,902 8,020 8,633 9,010 11,599 9,535 7,216 10,874 — — — 2,145 7,394 22,591 9,362 10,203 19,863 25,598 23,430 14,367 37,556 36,855 32,273 28,792 28,765 33,618 32,063 25,522 56,549 68,981 48,851 49,869 — — — 1,094 — — — — 10,306 13,678 17,163 16,554 19,698 19,908 19,718 19,577 56,949 73,847 81,527 89,795 106,753 114,586 110,950 108,718 38,555 46,967 62,777 67,520 84,607 95,615 97,937 92,379 2,504 4,181 97 877 853 5,139 2,480 2,552 108,314 138,673 161,564 174,746 211,911 235,248 231,085 223,226 (42,188) (51,774) (69,472) (77,020) (87,190) (100,737) (111,474) (114,437) 66,126 86,899 92,092 97,726 124,721 134,511 119,611 108,789	31,016 71,057 46,910 79,519 65,320 48,409 52,982 42,650 115,420 978 835 835 835 — 10 — — — 180,648 192,005 140,746 175,153 302,953 167,982 182,218 245,554 172,488 (1,692) (1,822) (1,134) (1,029) (1,720) (620) (342) (155) (1114) 76,335 100,372 88,085 112,481 161,981 127,352 111,810 105,187 161,489 — — — 5,306 12,659 3,402 4,152 2,943 18,173 4,901 10,636 15,306 2,892 7,048 6,888 5,619 6,795 27,730 292,186 373,083 290,748 375,157 548,241 353,423 356,439 402,974 495,186 8,902 8,633 9,010 11,599 9,535 7,216 10,874 10,381 — — — 2,145 7,394 22,591 9,362 </td <td> 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 </td>	1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

- Notes: 1. Certain items of financial statements were reclassified for FY1997. Accordingly, prior data has been restated to conform with the new presentation.
 - 2. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.
 - 3. Non-trade accounts receivable until FY2004 is included in the trade notes and accounts receivable.
 - 4. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
 - 5. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".

- 注) 1. 1997年より勘定科目の区分を一部変更しています。これに合わせてそれ以前のデータも組み換えを行っています。
- 2. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。
- 3. 2004年3月期までの未収金は、受取手形・売掛金に含めています。
- 4. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法 に変更
- 5. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。

										(¥ ľ	Million 百万円
Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Liabilities and Net Assets 負債及び純資産の部											
Current liabilities 流動負債											
Short-term borrowings and commercial paper 短期借入金及びコマーシャルペーパー	12,066	56,917	21,657	23,998	78,462	23,924	43,729	6,815	976	2,100	1,712
Current portion of long-term debt 一年以内返済予定長期借入金及び社債	17,919	9,358	1,536	32,699	2,970	26,387	37,404	21,754	35,476	24,500	8,500
Trade notes and accounts payable 輸入支払手形及び買掛金・未払金	46,049	48,734	36,235	62,574	87,350	41,053	48,279	78,009	70,472	75,842	96,847
Customer advances 前受金	_	_	_	_	_	_	_	_	42,970	33,811	21,957
Income taxes payable 未払法人税等	15,514	18,818	1,488	11,843	41,440	1,663	3,645	3,273	13,357	22,895	45,657
Accrued employees' bonuses 賞与引当金	5,410	6,507	4,117	7,375	10,948	2,463	3,629	6,376	8,645	10,231	14,131
Accrued warranty expenses 製品保証引当金	_		_		_	_	_	_	13,106	12,219	14,114
Accrued expenses and other current liabilities 未払費用及びその他の流動負債	4,074	4,381	4,022	7,969	17,271	14,012	24,020	25,245	21,609	20,029	22,937
Total current liabilities 流動負債合計	101,032	144,715	69,055	146,458	238,441	109,502	160,706	141,472	206,611	201,627	225,855
Long-term debt, less current portion 長期借入金及び社債	70,592	77,657	77,709	67,278	126,348	105,452	70,230	98,476	63,000	38,500	30,000
Accrued pension and severance costs 退職給付引当金	7,028	8,362	9,344	11,581	29,807	32,984	36,392	38,275	36,382	38,751	40,686
Other liabilities その他の固定負債	105	141	777	545	1,576	1,340	1,074	3,662	1,751	2,743	4,162
Total liabilities 負債合計	178,757	230,875	156,885	225,862	396,172	249,278	268,402	281,885	307,744	281,621	300,703
Minority interest 少数株主持分		_	26	34	58	58	3,595	3,947	4,411	4,722	
Net assets 純資産											
Common stock 資本金	30,755	45,445	45,532	47,163	47,213	47,214	47,223	54,961	54,961	54,961	54,961
Capital surplus 資本剩余金	53,823	68,507	68,594	70,225	70,275	70,276	70,285	78,023	78,023	78,079	78,347
Legal reserve 利益準備金	3,739	4,228	_		_	_	_	_		_	_
Retained earnings 利益剰余金	119,175	142,854	144,715	157,876	214,920	190,195	147,465	154,343	212,094	249,938	328,027
Treasury stock at cost 自己株式	(16)	(25)	(1,125)	(1,661)	(3,519)	(5,015)	(13,239)	(13,203)	(16,043)	(15,117)	(12,168)
Total shareholders' equity 株主資本合計		_	_	_	_	_	_	_	_	_	449,167
Unrealized gains on securities その他有価証券評価差額金	_	_	_	_	1,658	1,171	(59)	2,396	2,133	5,118	5,853
Deferred gains or losses on hedges 繰延ヘッジ損益	_		_	_	_	_	_	_	_		(177)
Foreign currency translation adjustments 為替換算調整勘定		_	_	_	2,734	3,738	1,229	(720)	997	3,921	5,333
Total valuation and translation adjustments 評価・換算差額等合計	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	11,009
Share subscription rights 新株予約権	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	584
Minority interests 少数株主持分	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	9,051
Total net assets 純資産合計	207,476	261,009	257,716	273,603	333,281	307,579	252,904	275,800	332,165	376,900	469,811
Total liabilities and net assets 負債及び純資産合計	387,077	493,600	414,903	499,499	729,511	556,915	524,901	561,632	644,320	663,243	770,514

Notes: 1. From FY2001, the Company adopts new accounting standards for retirement benefits.

2. Customer advances until FY2004 are included in other current liabilities.

- 3. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
- 4. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
- From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Presentation of Net Assets in the Balance Sheets", "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"
- 注)1. 2001年3月期から退職給付に係る新しい会計基準を適用しています。
 - 2. 2004年3月期までの前受金は、その他の流動負債に含めています。
 - 3. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法 に変更
 - 4. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
 - 5. 2007年3月期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」「役員賞与に関する会計基準」「ストックオブション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
432,785	455,585	313,820	440,729	723,880	417,825	460,580	529,654	635,710	673,686	851,975
297,546	304,825	225,962	303,839	458,902	302,270	326,540	389,499	459,797	483,954	579,326
135,239	150,760	87,858	136,890	264,978	115,555	134,040	140,155	175,913	189,732	272,649
81,114	94,237	81,475	101,074	143,892	133,865	132,921	117,875	111,930	114,029	128,670
6 264	6 773	_	_	_	_	_		_	_	_
54,124	56,522	6,383	35,816	121,086	(18,310)	1,119	22,280	63,983	75,703	143,979
98	(462)	(345)	(6,127)	(21,954)	(4,609)	(24,129)	(7,344)	(8,208)	(375)	435
909	1,664	898	276	669	351	191	200	236	504	910
(1,870)	(1,640)	(2,003)	(1,960)	(2,378)	(1,960)	(1,601)	(1,326)	(1,094)	(687)	(421)
1,059	(486)	760	(4,443)	(20,245)	(3,000)	(22,719)	(6,218)	(7,350)	(192)	(54)
54,222	56,060	6,038	29,689	99,132	(22,919)	(23,010)	14,936	55,775	75,328	144,414
24,247	26,051	4,167	14,545	50,589	2,612	4,806	5,108	15,540	29,189	60,132
_	_	_	(4,709)	(13,490)	(5,602)	13,726	1,016	(21,970)	(2,352)	(7,535)
_	_	5	5	21	8	12	515	604	485	554
29,975	30,009	1,866	19,848	62,012	(19,938)	(41,554)	8,297	61,601	48,006	91,263
	432,785 297,546 135,239 81,114 6,264 54,124 98 909 (1,870) 1,059 54,222 24,247 —	432,785 455,585 297,546 304,825 135,239 150,760 81,114 94,237 6,264 6,773 54,124 56,522 98 (462) 909 1,664 (1,870) (1,640) 1,059 (486) 54,222 56,060 24,247 26,051 — — — —	432,785 455,585 313,820 297,546 304,825 225,962 135,239 150,760 87,858 81,114 94,237 81,475 6,264 6,773 — 54,124 56,522 6,383 98 (462) (345) 909 1,664 898 (1,870) (1,640) (2,003) 1,059 (486) 760 54,222 56,060 6,038 24,247 26,051 4,167 — — — — — 5	432,785 455,585 313,820 440,729 297,546 304,825 225,962 303,839 135,239 150,760 87,858 136,890 81,114 94,237 81,475 101,074 6,264 6,773 — — 54,124 56,522 6,383 35,816 98 (462) (345) (6,127) 909 1,664 898 276 (1,870) (1,640) (2,003) (1,960) 1,059 (486) 760 (4,443) 54,222 56,060 6,038 29,689 24,247 26,051 4,167 14,545 — — — (4,709) — — 5 5	432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 6,264 6,773 — — — 54,124 56,522 6,383 35,816 121,086 98 (462) (345) (6,127) (21,954) 909 1,664 898 276 669 (1,870) (1,640) (2,003) (1,960) (2,378) 1,059 (486) 760 (4,443) (20,245) 54,222 56,060 6,038 29,689 99,132 24,247 26,051 4,167 14,545 50,589 — — — (4,709) (13,490) — — 5 5 21	432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 6,264 6,773 — — — — 54,124 56,522 6,383 35,816 121,086 (18,310) 98 (462) (345) (6,127) (21,954) (4,609) 909 1,664 898 276 669 351 (1,870) (1,640) (2,003) (1,960) (2,378) (1,960) 1,059 (486) 760 (4,443) (20,245) (3,000) 54,222 56,060 6,038 29,689 99,132 (22,919) 24,247 26,051 4,167 14,545 50,589 2,612 — — — — (4,70	432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 6,264 6,773 — — — — — 54,124 56,522 6,383 35,816 121,086 (18,310) 1,119 98 (462) (345) (6,127) (21,954) (4,609) (24,129) 909 1,664 898 276 669 351 191 (1,870) (1,640) (2,003) (1,960) (2,378) (1,960) (1,601) 1,059 (486) 760 (4,443) (20,245) (3,000) (22,719) 54,222 56,060 6,038 29,689 99,132 (22,919) (23,010) <td>432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 529,654 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 389,499 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 140,155 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 117,875 6,264 6,773 — — — — — — 54,124 56,522 6,383 35,816 121,086 (18,310) 1,119 22,280 98 (462) (345) (6,127) (21,954) (4,609) (24,129) (7,344) 909 1,664 898 276 669 351 191 200 (1,870) (1,640) (2,003) (1,960) (2,378) (1,960) (1,601) (1,326) 1,059 (486) 760 (4,443) (20,245) (3,000) <</td> <td>432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 529,654 635,710 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 389,499 459,797 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 140,155 175,913 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 117,875 111,930 6,264 6,773 — <t< td=""><td>432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 529,654 635,710 673,686 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 389,499 459,797 483,954 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 140,155 175,913 189,732 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 117,875 111,930 114,029 6,264 6,773 —</td></t<></td>	432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 529,654 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 389,499 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 140,155 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 117,875 6,264 6,773 — — — — — — 54,124 56,522 6,383 35,816 121,086 (18,310) 1,119 22,280 98 (462) (345) (6,127) (21,954) (4,609) (24,129) (7,344) 909 1,664 898 276 669 351 191 200 (1,870) (1,640) (2,003) (1,960) (2,378) (1,960) (1,601) (1,326) 1,059 (486) 760 (4,443) (20,245) (3,000) <	432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 529,654 635,710 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 389,499 459,797 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 140,155 175,913 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 117,875 111,930 6,264 6,773 — <t< td=""><td>432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 529,654 635,710 673,686 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 389,499 459,797 483,954 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 140,155 175,913 189,732 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 117,875 111,930 114,029 6,264 6,773 —</td></t<>	432,785 455,585 313,820 440,729 723,880 417,825 460,580 529,654 635,710 673,686 297,546 304,825 225,962 303,839 458,902 302,270 326,540 389,499 459,797 483,954 135,239 150,760 87,858 136,890 264,978 115,555 134,040 140,155 175,913 189,732 81,114 94,237 81,475 101,074 143,892 133,865 132,921 117,875 111,930 114,029 6,264 6,773 —

Notes: 1. Certain items of financial statements were reclassified for FY1997. Accordingly, prior data has been restated to conform with the new presentation.

- 2. Enterprise taxes, which were included in selling, general and administrative expenses until FY1998, are included in provision for income taxes from FY1999.
- 3. From FY2000, the Company adopts tax-effect accounting.
- 4. Some of the field engineering expenses of service related subsidiaries, which were previously included in selling, general and administrative expenses, are classified as cost of sales from FY2004.
- 5. From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.
- 6. From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".
- 7. From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

- 注) 1. 1997年3月期より勘定科目の区分を一部変更しています。これに合わせてそれ以前のデータも組み換えを行っています。
- 2. 事業税について、1998年3月期までは販売費及び一般管理費に含めて表示していましたが、会計基準の変更に伴い、1999年3月期より法人税等 に含めて表示しています。
- 3. 2000年3月期より税効果会計を導入しています。
- 4. 2004年3月期より、従来販売費及び一般管理費の中に含めていたサービス子会社のフィールドエンジニアリングに関わる費用を売上原価に変更しま
- 5. 2005年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2)アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法
- 6. 2006年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。
- 7. 2007年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

						1¥)	Million 百万円)
Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cash flows from operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー							
Income (loss) before income taxes 税金等調整前当期終利益 (損失)	99,132	(22,919)	(23,010)	14,936	55,775	75,328	144,414
Depreciation and amortization 減価償却費	21,679	26,294	27,374	24,963	21,463	19,170	18,820
(Increase) decrease in trade notes and accounts receivable 売上債権の増減額	(121,669)	131,251	(13,662)	(61,789)	59,115	5,144	(58,352)
(Increase) decrease in inventories たな卸資産の増減額	(53,666)	28,359	(3,890)	(5,326)	(59,914)	(5,467)	(31,585)
Increase (decrease) in trade notes and accounts payable 仕入債務の増減額	9,709	(34,166)	10,352	29,154	(7,440)	6,743	17,236
Income taxes paid 法人税の支払額	(19,596)	(43,848)	(527)	(6,961)	(4,774)	(19,525)	(37,785)
Other その他	34,969	(7,413)	24,757	12,906	50,125	(2,539)	1,549
Net cash provided by (used in) operating activities 営業活動によるキャッシュ・フロー	(29,442)	77,558	21,394	7,883	114,350	78,854	54,297
Cash flows from investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー							
Payment for purchase of property, plant and equipment 有形固定資産の取得による支出	(39,155)	(31,006)	(7,028)	(7,530)	(8,680)	(8,601)	(25,154)
Payment for acquisition of intangible assets 無形固定資産の取得による支出	(4,568)	(5,390)	(2,780)	(3,200)	(1,780)	(2,611)	(2,462)
Payment for purchase of newly consolidated subsidiaries 新規連結子会社の取得による支出	(18,867)		_	_	_		_
Other その他	231	607	2,538	2,186	3,010	675	2,323
Net cash used in investing activities 投資活動によるキャッシュ・フロー	(62,359)	(35,789)	(7,270)	(8,544)	(7,450)	(10,537)	(25,293)
Cash flows from financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー							
Increase (decrease) in debt 借入債務の増減額	83,779	(51,682)	(4,012)	(8,624)	(27,618)	(34,439)	(24,904)
Dividends paid 配当金の支払額	(4,733)	(4,030)	(1,395)	(1,409)	(3,743)	(9,796)	(12,843)
Other その他	(1,864)	(1,502)	(4,477)	(238)	(2,983)	815	3,028
Net cash provided by (used in) financing activities 財務活動によるキャッシュ・フロー	77,182	(57,214)	(9,884)	(10,271)	(34,344)	(43,420)	(34,719)
Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents 現金及び現金同等物に係る換算差額	391	(1,437)	333	600	214	(341)	81
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 現金及び現金同等物の増減額	(14,228)	(16,881)	4,573	(10,332)	72,770	24,556	(5,634)
Cash and cash equivalents at beginning of year 現金及び現金同等物期首残高	79,519	65,291	48,409	52,982	42,650	115,420	140,024
Effect of newly consolidated subsidiary 新規連結子会社の影響	_	_	_			48	_
Cash and cash equivalents at end of year 現金及び現金同等物期末残高	65,291	48,409	52,982	42,650	115,420	140,024	134,390

									(+ IVIIIIIOII (+ IVIIIIIOII (+ IVIIIIIOII (+ IVIIIIIIOII (+ IVIIIIIIII)				
		20	01			200)2		2003				
Years ended March 31 3月31日終了の会計年度	10	20	3Q	40	10	20	3Q	40	10	2Q	3Q	40	
Net sales 売上高	150,812	177,269	182,046	213,752	116,821	136,301	63,738	100,966	92,307	131,081	96,993	140,199	
Semiconductor Production Equipment 半導体製造装置	127,799	151,559	156,003	183,640	91,924	111,958	44,938	76,895	71,276	105,950	75,392	112,072	
FPD Production Equipment FPD製造装置													
Computer Network コンピュータ・ネットワーク	2,330	3,811	3,309	4,605	4,384	4,023	3,304	5,320	3,335	4,792	3,095	5,971	
Electronic Components 電子部品	20,325	21,422	22,205	25,259	20,095	19,950	15,184	18,428	17,369	19,990	18,207	21,813	
Other その他	360	479	529	247	418	369	312	322	327	349	299	342	
Cost of sales 売上原価	94,547	115,664	110,976	137,714	78,575	94,373	46,959	82,364	66,273	88,894	66,915	104,459	
Gross profit 売上総利益	56,265	61,605	71,070	76,038	38,247	41,928	16,779	18,602	26,035	42,187	30,078	35,740	
Gross profit margin 売上総利益率	37.3%	34.8%	39.0%	35.6%	32.7%	30.8%	26.3%	18.4%	28.2%	32.2%	31.0%	25.5%	
Selling, general and administrative expenses 販売費及び一般管理費	28,962	33,853	36,700	44,378	37,660	30,581	31,643	33,981	32,176	35,544	31,601	33,600	
Operating income (loss) 営業利益 (損失)	27,304	27,752	34,370	31,660	587	11,346	(14,865)	(15,379)	(6,141)	6,643	(1,523)	2,140	
Operating margin 営業利益率	18.1%	15.7%	18.9%	14.8%	0.5%	8.3%	(23.3%)	(15.2%)	(6.7%)	5.1%	(1.6%)	1.5%	
Ordinary income (loss) 経常利益 (損失)	26,910	26,957	34,208	31,149	201	10,773	(14,770)	(15,668)	(6,745)	6,043	(1,854)	2,325	
Ordinary profit margin 経常利益率	17.8%	15.2%	18.8%	14.6%	0.2%	7.9%	(23.2%)	(15.5%)	(7.3%)	4.6%	(1.9%)	1.7%	
Income before income taxes (loss) 税引前当期利益(损失)	24,989	23,764	32,071	18,307	890	10,858	(14,614)	(20,054)	(6,264)	5,565	(1,921)	(20,390)	
Ratio of income before income taxes to net sales 税引前当期利益率	16.6%	13.4%	17.6%	8.6%	0.8%	8.0%	(22.9%)	(19.9%)	(6.8%)	4.2%	(2.0%)	(14.5%)	
Net income (loss) 当期純利益 (損失)	15,241	14,178	19,967	12,626	(3,514)	6,099	(10,681)	(11,843)	(4,172)	1,634	(166)	(38,851)	
Net income margin 当期終利益率	10.1%	8.0%	11.0%	5.9%	(3.0%)	4.5%	(16.8%)	(11.7%)	(4.5%)	1.2%	(0.2%)	(27.7%)	

	200)4		2	005				2006			2007			
10	20	30	40	10 1H 20	3Q	40	10	2Q	3Q	40	10	20	3Q	40	
87,779	133,638	121,235	187,002	280,199	149,409	206,102	160,016	173,122	145,059	195,489	179,205	211,358	210,094	251,319	
65,320	106,913	96,497	157,017	206,064	102,050	149,077	113,985	125,275	104,569	143,054	125,925	157,980	158,828	199,891	
				21,014	25,266	28,757	23,915	19,123	16,663	21,475	28,933	23,636	26,024	22,174	
3,398	5,245	3,815	5,990	7,357	3,123	5,486	3,190	5,089	3,289	5,929	3,010	5,439	3,858	6,863	
18,769	21,142	20,620	23,698	45,137	18,680	22,432	18,603	23,306	20,274	24,698	21,042	24,012	21,142	22,098	
292	338	303	297	627	289	349	323	329	263	331	295	291	242	293	
66,607	98,540	91,462	132,889	203,497	106,991	149,309	113,513	130,401	100,141	139,900	124,765	146,406	136,151	172,004	
21,171	35,098	29,773	54,113	76,703	42,418	56,793	46,503	42,721	44,918	55,589	54,440	64,952	73,943	79,315	
24.1%	26.3%	24.6%	28.9%	27.4%	28.4%	27.6%	29.1%	24,7%	31.0%	28.4%	30.4%	30.7%	35.2 %	31.6%	
29,465	31,598	25,593	31,219	56,427	25,404	30,099	24,770	28,212	27,956	33,090	28,575	32,576	31,039	36,481	
(8,294)	3,500	4,180	22,894	20,275	17,014	26,694	21,733	14,509	16,961	22,499	25,865	32,376	42,904	42,834	
(9.4%)	2.6%	3.4%	12.2%	7.2%	11.4%	13.0%	13.6%	8.4%	11.7%	11.5%	14.4%	15.3 %	20.4%	17.0%	
(8,741)	3,116	4,041	22,752	20,985	17,411	27,238	21,717	15,037	16,966	22,232	26,739	31,465	42,116	43,620	
(10.0%)	2.3%	3.3%	12.2%	7.5%	11.7%	13.2%	13.6%	8.7%	11.7%	11.4%	14.9%	14.9%	20.0%	17.4%	
(9,001)	408	3,808	19,721	7,944	17,355	30,477	22,084	14,491	16,984	21,770	27,321	31,174	42,121	43,799	
(10.3%)	0.3%	3.1%	10.5%	2.8%	11.6%	14.8%	13.8%	8.4%	11.7%	11.1%	15.2%	14.7%	20.0%	17.4%	
(10,366)	560	2,751	15,352	1,273	13,401	46,928	13,238	10,741	10,148	13,879	16,282	20,943	26,988	27,050	
(11.8%)	0.4%	2.3%	8.2%	0.5%	9.0%	22.8%	8.3%	6.2%	7.0%	7.1%	9.1%	9.9%	12.8%	10.8%	

Notes: 1. Sales of FPD production equipment until FY2004 are included in the sales of semiconductor production equipment.

^{2.} From FY2005, the Company made the following two changes in accounting policies for semiconductor and FPD production equipment: (1) a change of the timing of revenue recognition from at the time of shipment to at the time of confirmation of set-up and testing of products and (2) booking of accrued warranty expenses, based on estimate, for after-sale repair expenses incurred during the warranty period, which were previously reported at the time of expenditure.

As changes in accounting policies were made in the second quarter (2Q) of FY2005, aggregate figures for the first quarter (1Q) and the second quarter (2Q) of FY2005 are provided.

^{4.} From FY2006, the Company adopts "Accounting Standard for Impairment of Fixed Assets".

From FY2007, the Company adopts "Accounting Standard for Director's Bonus", "Accounting Standard for Stock Option", and "Accounting Standard for Business Combination"

注) 1. 2004年3月期までのFPD製造装置売上高は、半導体製造装置売上高に含まれています。

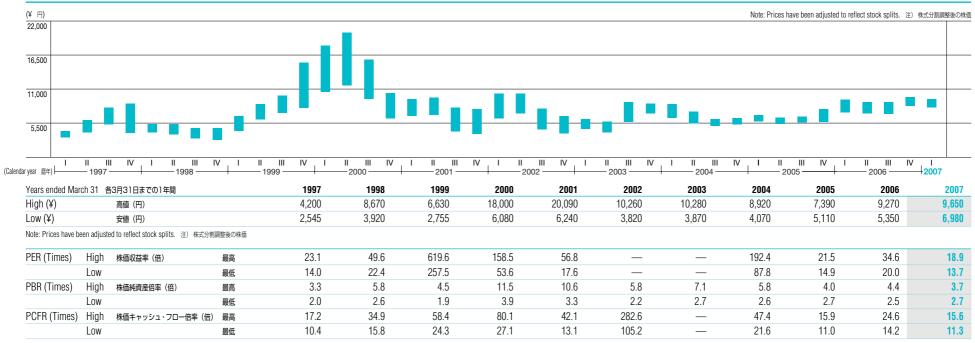
^{2. 2005}年3月期より、半導体製造装置およびFPD製造装置について2つの会計処理の方法の変更を行っています。(1) 収益計上基準を従来の出荷 基準から設置完了基準に変更(2) アフターサービス費用について、従来の支出時の費用処理から見積額に基づいて製品保証引当金に計上する方法 に変更

^{3.} 会計方針の変更が2005年3月期の第2四半期に行なわれたため、2005年3月期の第1四半期と第2四半期の数字につきましては合算にて表示しています。

^{4. 2006}年3月期より、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しています。

^{5. 2007}年3月期より、「役員賞与に関する会計基準」「ストックオプション等に関する会計基準」「企業結合に係る会計基準」を適用しています。

■ Stock Price Range 株価の推移



Price / earnings ratio = Common stock price / Net income per share 株価収益率 = 株価 ÷ 1株当り当期純利益

Price / book value ratio = Common stock price / Net assets per share 株価純資産倍率 = 株価 \div 1株当り純資産

Price / cash flow ratio = Common stock price / Cash flow per share 株価キャッシュ・フロー倍率 = 株価 ÷ 1株当りキャッシュ・フロー

■ Number of Shares Issued (Fiscal Year-End) 発行済株式数の推移 (期末)

FY 年度	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Number of shares issued (Thousands) 発行済株式数 (千株)	150,189	174,569	174,624	175,660	175,691	175,691	175,698	180,611	180,611	180,611	180,611
Market capitalization (¥ Billion) 時価総額 (十億円)	615.8	783.8	1,070.4	2,722.7	1,454.7	1,583.0	815.2	1,255.2	1,103.5	1,466.6	1,488.2

Market capitalization = Closing stock price at fiscal year-end × Number of shares issued 時価総額 = 期末株式終値 × 発行済株式数

■ Public Offering of Common Stock 公募増資の実績

Public Offering of Common Stock 有償·公募

-			
Date of issue 発行年月日		Subscribed shares (Thousands) 発行株式数(干株)	Issuing price (¥) 発行価格(円)
June 2, 1980	1980年6月2日	4,131	1,540
July 1, 1981	1981年7月1日	2,000	4,730
October 16, 1982	1982年10月16日	4,000	3,050
May 6, 1983	1983年5月6日	20	2,550
June 23, 1984	1984年6月23日	3,000	4,015
November 15, 1989	1989年11月15日	6,000	3,233

Date of issue 発行年月日		Ratio of distribution 分割比率
October 1, 1980	1980年10月1日	1:1.25
October 1, 1981	1981年10月1日	1:1.3
November 20, 1982	1982年11月20日	1:1.3
February 1, 1983	1983年2月1日	1:2.0
November 20, 1984	1984年11月20日	1:1.2
November 15, 1989	1989年11月15日	1:1.1
November 15, 1990	1990年11月15日	1:1.2
May 20, 1997	1997年5月20日	1:1.1

Equity-Linked Bonds 転換社債・新株引受権付社債

As of March 31, 2007 20	007年3月31日現在						
Date of issue	Туре	Amount	Coupon rate	Expiry date	Balance	Exercise rate	Exercise price
発行年月日	種類	発行額	利率	行使期限	未行使残高	行使率	行使価格
June 8, 2001	#5 unsecured bonds with warrants	¥5.5 billion	0.86%	June 8, 2007	¥5.5 billion	-%	¥9,601
2001年6月8日	第5回無担保新株引受権付社債	55億円	0.86%	2007年6月8日	55億円	-%	9,601円

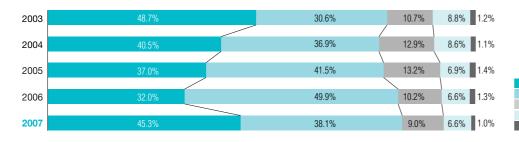
■ Major Shareholders (Top 10) 大株主一覧 (上位10位)

As of March 31, 2007 2007年3月31日現在		
Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数 (千株)	Percentage 持株比率(%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	22,267	12.32
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	14,266	7.89
Tokyo Broadcasting System, Inc. 株式会社東京放送	10,227	5.66
The Chase Manhattan Bank, N.A. London ザチェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン	6,203	3.43
The Dai-ichi Mutual Life Insurance Co. 第一生命保険相互会社	4,800	2.65

Name 株主名	Shares (Thousands) 所有株式数(千株)	Percentage 持株比率(%)
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account NO.4) 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口4)	4,408	2.44
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	1.66
Trust & Custody Services Bank, Ltd.(Trust Account B) 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託8口) 2,823	1.56
BNP Paribas Securities(Japan) Ltd. ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパン)リミテッド (ビーエヌピーパリパ顕券会	社) 2,700	1.49
Calyon DMA OTC カリヨン ディーエムエイ オーティーシー	2,668	1.47

■ Composition of Shareholders by Category 所有者別分布状況

	Number of shareholders/			2004		2005		2006		2007		
					Number of shareholders/		Number of shareholders/		Number of shareholders/			
Category 区分	Shares (Thousands)/ 株主数 株式数(F		, ,		Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比		Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比		Shares (Thousands)/Composition 株主数 株式数(千株) 構成比			
Japanese financial institutions and securities companies 金融機関·証券会社	227 85,62	4 48.7%	232 73	3,221 40.5%	207 66,	817 37.0%	202 57,748	32.0%	168	81,793	45.3%	
Foreign institutions and others 外国法人等	583 53,68	7 30.6%	571 66	6,604 36.9%	553 74,	864 41.5%	600 90,081	49.9%	623	68,775	38.1%	
Japanese individuals and others 個人・その他	47,821 18,86	2 10.7%	59,361 23	3,251 12.9%	59,415 23,	902 13.2%	44,930 18,408	10.2%	39,837	16,247	9.0%	
Other Japanese corporations その他の法人	627 15,49	0 8.8%	708 15	5,513 8.6%	681 12,	498 6.9%	539 12,037	6.6%	660	11,983	6.6%	
Treasury stock 自己株式	1 2,03	5 1.2%	1 2	2,022 1.1%	1 2,	530 1.4%	1 2,336	1.3%	1	1,813	1.0%	
Total 슈탉	49.259 175.69	8 100.0%	60.873 180	0.611 100.0%	60.857 180.	611 100.0%	46.272 180.611	100.0%	41.289	180.611	100.0%	



Japanese financial institutions and securities companies 金融機関 · 証券会社 Foreign institutions and others 外国法人等

Japanese individuals and others 個人・その他 Other Japanese corporations その他の法人

Treasury stock 自己株式



TOKYO ELECTRON LIMITED



World Headquarters

TBS Broadcast Center 3-6, Akasaka 5-chome Minato-ku, Tokyo 107-8481, Japan Tel: +81-3-5561-7000

Fax: +81-3-5561-7400 URL: http://www.tel.com

Investor Relations Corporate Communications Dept.

Tel: +81-3-5561-7003 Fax: +81-3-5561-7400